



RE933-04

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au y una máscara de inhibidora de la soldadura
- Adaptador para TSSOP 20
- Pitch: 0,65 mm (173 mil)
- Diámetro de agujeros 1,00 mm
- Tamaño 15,88 x 23,50 mm

Módulo-No.	Pitch	mil	Pin	Tamaño (mm)
RE933-04	0,650 mm	22,5	20	4,400 (173 mil)